⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-188938

⑤Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)8月4日

H 01 L 21/205 33/00

7739-5F 7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 室化ガリウム系化合物半導体の気相成長法

②特 願 昭62-21126

❷出 願 昭62(1987)1月31日

砂発明者 真部 勝英

愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成 株式会社内

⑫発 明 者 岡 崎 伸 夫

愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成

株式会社内

 70発明者 赤 崎
 勇

 70発明者 平松
 和 政

愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内

⑩発 明 者 天 野 浩

愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内

⑪出 願 人 豊田合成株式会社 ⑪出 願 人 名 古 屋 大 学 長 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし)

切代 理 人 弁理士 藤 谷 り

发和朱石口色川下俚四个名

明 和 1

1. 発明の名称

窒化ガリウム系化合物半導体の気相成長方法 2. 特許請求の範囲

有機金属化合物ガスを用いた窒化ガリウム系化合物半導体専膜の気相成長方法において、

サファイア基板の a 面に窒化アルミニウムからなるパッファ層を成長させ、そのパッファ層の上に窒化ガリウム系化合物半導体 (A & x G a 1-x N: X=0 を含む) 薄膜を気相成長させることを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体薄膜の気相成長方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はサファイア基板上に成長する窒化がリウム系化合物半導体の結晶性を改善した気相成長方法に関する。

【従来技術】

従来、有機金属化合物気相成長法(以下「MO VPE」と記す)を用いて、窒化ガリウム系化合 物半導体(ALx Gai-x N; X=0 を含む) 薄膜をサファイア基板上に気相成長させることが研究されている。

この方法は、第7図に示すような気相成長装置 を用いて実施される。その気相成長装置において、 石英反応管7にはマニホールド6が接続されてお り、そのマニホールド6には、NH。の供給系統 AとH。、N。の供給系統Bと、有機金属化合物 ガスのトリメチルガリウム (以下「TMG」と記 す)の供給系統 C と、有機金属化合物ガスのトリ メチルアルミニウム(以下「TMA」と記す)の 供給系統Dと、ドーピング元素を含む反応ガス (以下単に「ドーパントガス」という) であるジ エチル亜鉛(以下「DE2」と記す)の供給系統 Eとが接続されている。また、石英反応管7の中 には、高周波加熱用グラファイトサセプタ9が配 設されており、そのサセプタ9上にはサファイア 基板10が破壁されており、そのサファイア基板 10は、高周波コイル8により加熱される。各反 応ガス及びキャリアガスは各供給系統からマニホ

そして、各有機金属化合物ガスの混合比を変化させることにより、組成比を変化させたり、亜鉛をドープして絶縁性(I型)のA&x Ga...x Nの薄膜を形成することができる。

【発明が解決しようとする問題点】

従来の成長方法はサファイア基板の結晶成長に関与する主面はc面が良いとされていた。ところが、サファイア基板のa面にA & Nのバッファ層を形成し、そのバッファ層の上にA & x G a 1-x Nの結晶性が良くなることが判明した。

したがって基板の供給のし易い a 面を主面とするサファイアを基板にした背色の発光ダイオードを製造することができる。

【問題点を解決するための手段】

上記問題点を解決するための発明の構成は、有

6 と同心状に、第2 反応ガス管2 6 の内部に配設されている。その第1 反応ガス管2 5 は第1 マニホールド2 7 に接続されている。そして、第1マニホールド2 7 にはNH。の供給系統Hとキャリアガスの供給系統IとTMGの供給系統 ムンで、第2マニホールド2 8 にはキャリアガスの供給系統 IとDE Zの供給系統 Lとが接続されている。

このような装置構成により、第1反応ガス管25の開口部25aから、NH。とTMGとTMAとH。との混合ガスが反応室20に流出し、第2反応ガス管26の開口部26aから、DEZとH。との混合ガスが反応室20に流出する。

機金瓜化合物ガスを用いた窒化ガリウム系化合物 半導体薄膜の気相成長方法において、サファイア 基板のa面に窒化アルミニウムからなるパッファ 層を成長させ、そのパッファ層の上に窒化ガリウ ム系化合物半導体(ALx Gai-x N; 1 = 0 を含む)薄膜を気相成長させたことである。

【実施例】

一方、反応室 2 0 のガスの流入側には、第 1 反応ガス 管 2 5 と第 2 反応ガス 管 2 6 とが配設されている。第 1 反応ガス管 2 5 は第 2 反応ガス管 2

尚、第 1 反応管 2 5 及び第 2 反応管 2 6 の明口 邸 2 5 a 及び 2 6 a と サファイ 7 基板 2 4 との間 隔は 1 0 ~ 6 0 mmに設定されるのが望ましい。ま た、 サセプタ 2 2 の反応がスの流れる方向 X に対 する傾斜角 θ は、 4 5 度に構成されている。この ように傾斜させることにより、 サセプタ 2 2 をが ス流に対し直角に構成した場合に比べて良好な結 晶が得られた。

次にこの気相成長装置を用いて、次の如くa 面を主面とするサファイア基板に Ga N 蒋康を形成した。

まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄したa面 を主面とする単結晶のサファイア基板24をサセ プタ22に装着する。次に、H.を 0.3ℓ/分で、 第1反応ガス管25及び第2反応ガス管26から 反応室 2 0 に流しながら温度 1100 C でサファイア 基板24を気相エッチングした。次に温度を950 でまで低下させて、第1反応ガス皆 2 5 から H 。 を3 l/分、NH。を 2 l/分、TMAを 7×10 ~*モルノ分で供給して1分間熱処理した。この熱 処理によりAℓNのパッファ圏がサファイア基板 · 2 4 の上に約 0.1mの厚さに形成された。 1 分径 過した時にTMAの供給を停止して、サファイア - 基板24の温度を 970℃に保持し、第1反応ガス 管25からH. を 2.51/分、NH, を 1.51/ 分、 T M G を 1.7×10-5モル/分で60分間供給し、 膜厚約 7四のGaN醇膜を形成した。

明する。

まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄したa面 を主面とする単結晶のサファイア基板24をサセ プタ22に装着する。次に、H.を 0.32/分で、 第1反応ガス管25及び第2反応ガス管26から 反応室 2 0 に流しながら温度 1100 セ でサファイア 基板24を気相エッチングした。次に温度を950 でまで低下させて、第1反応ガス管 2.5 から H。 を3 l/分、NH。を 2 l/分、TMAを 7×10 - *モルノ分で供給して1分間熱処理した。この熱 処理によりAINのパッファ層30か約 0.1㎞の 厚さに形成された。 1 分経過した時にTMAの供 給を停止して、サファイア基板24の温度を 970 でに保持し、第1反応ガス管 2 5 から H 。を 2.5 ℓ/分、NH。を 1.5ℓ/分、TMGを 1.7×10 - 『モル/分で60分間供給し、膜厚約 7mのN型の GaNから成るNM31を形成した。次に、その サファイア基板24を反応室20から取り出し、 ホトエッチング及びスパッタリング等により膜厚 1000 A 程度のSi0。膜32をパターン形成した。

このようにして、形成された G a N 苺膜の表面の 顕微鏡写真を第 2 図に示し、フォトルミネッセンスによる発光特性を第 4 図に示す。

一方、 c 面 ((0001)) を主面とするサファイア基板にも、上記方法と同様にして、 G a N 存膜を成長させた。 その存膜表面の顕微鏡写真を第 3 図に示し、フォトルミネッセンスによる発光特性を第 5 図に示す。

顕微写真から分るように、c面のサファイナアは彼に成長させたGaN薄膜に対し、a面のサファイナファイアスをはないならさせたGaN薄膜は、六角形の形形はなられてならないのでは、ないないのではないであり、a面に成長させたものが4.6meVであり、a面に成長させたものとなっている。ことははc面に成長である。

次にサファイア基板のa面にGaNを結晶成長させて発光ダイオードを作成する方法について以

その後、このサファイア基板24を洗浄後、再度、 サセプタ22に装着し気相エッチングした後、サ ファイア基板 2 4 の温度を 970℃に保持し、第1 反応ガス智 2 5 からは、 H 。 を 2.5 l / 分、 N H ·s を 1.5 l/分、TMGを 1.7×10-*モル/分供 給し、第2反応ガス管28からは、DE2を 5× 10-*モル/分で5分間供給して、I型のGaNか ら成る【層33を膜厚 1.0㎞に形成した。この時、 GaNの盆出している部分は、単結晶の「型のG aNが成長し「層33が得られるが、Si0。腹 3 2 の上部には多結晶の G a N から成る導電局 3 4 が形成される。その後、反応室20からサファ イア茲板24を取り出し、「層33と導電層34 の上にアルミニウム世極35、38を蒸着し、サ ファイア基板24を所定の大きさにカッティング して発光ダイオードを形成した。この場合、電極 35は1833の電極となり、電極36は遊電器 34と極めて存いSi0、戻32を介してNM3 1 の電極となる。そして、 I 暦 3 3 を N 暦 3 1 に 対し正電位とすることにより、接合面から光が発

光する。

【発明の効果】

また、A ℓ x G a 1-x N系の発光ダイオードを 形成するには、N 層 3 1 と I 層 3 3 とを形成する 場合に、第 1 反応管 2 5 から T M A を所定割合で 流せば良い。例えば、第 1 反応がス管 2 5 からサ ファイア基板 2 4 の温度を1105℃に保持し、H。 を 3 ℓ / 分、N H。を 2 ℓ / 分、T M A を 7.2× 10-*モル/分、T M G を 1.7×10-*モル/分で供 給し、第 2 反応がス管 2 6 から D E 2 を 5×10-* モル/分で供給することより、X=0.3 の I 型の A ℓ x G a 1-x N 系半導体容板が得られる。

本発明はサファイア基板の a 面に窒化アルミニウムからなるバッファ層を成長させ、そのバッファ圏の上に窒化がリウム系化合物半導体(A & x G a 1-x N ; X=0 を含む) 薄膜を気相成長さているので、結晶性が良くなると共にサファイア基板の供給が容易となる。このため、窒化がリウム系化合物半導体発光素子の製造が安価に行われる。4. 図面の簡単な説明

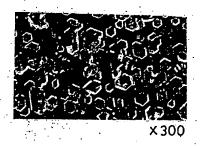
ド 28…第2マニホールド 30…パッファ層 31…N層 32…Si0,膜 33…I層 34…導電層 35、36…電極 H…NH。の 供給系統 I…キャリアガスの供給系統 J…T M G の供給系統 K…T M A の供給系統 L…D E Z の供給系統

特許出頭人豊田合成株式会社局名古屋大学長代理人弁理士 顕谷 体

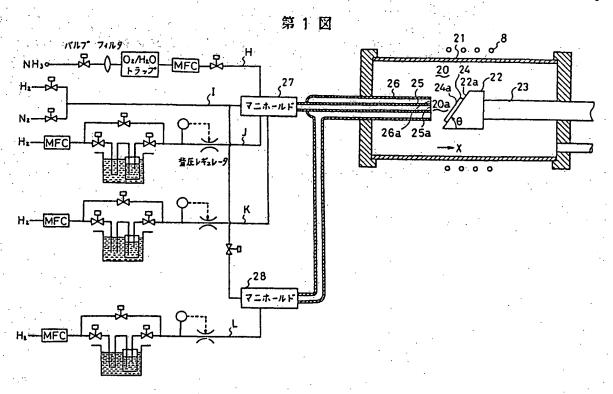
7 … 石英反応管 8 … 高周波コイル 9 … サセブタ 10 … サファイア基板 20 … 反応室 21 … 石英反応管 22 … サセブタ 23 … 制御棒 24 … サファイア基板 25 … 第1反応ガス管 26 … 第2反応ガス管 27 … 第1マニホール

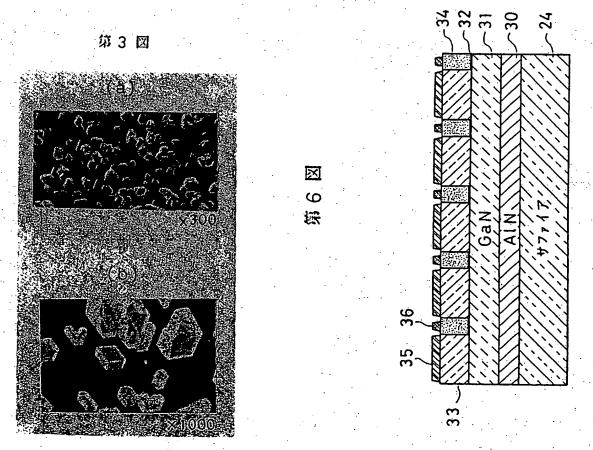
第 2 図

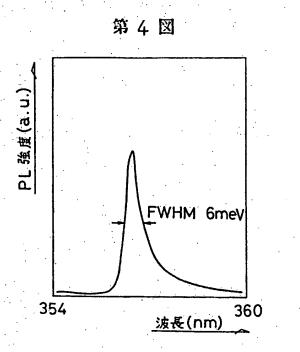
(a)

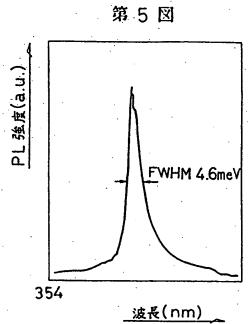


(b) ×1000









第7図

